

# 山口大学グリーン社会推進研究会 半導体・情報応用部会セミナー

「AI・ロボティクス・自動車電動化が切り拓く  
半導体設計・製造・材料技術の未来」

2026

2/19 (水)

13:30～17:00

※開場 13:00

会場:KDDI維新ホール・会議室201  
(山口市小郡令和1丁目1-1)

参加  
無料



Yamaguchi  
Green Mission 2050  
Carbon Neutral  
Yamaguchi University



## 【参加申込方法】

URLまたは二次元バーコードにアクセス後、  
お申込みください。

[https://ds0n.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~yu\\_green/archives/events/1398/](https://ds0n.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~yu_green/archives/events/1398/)



## プログラム

### 開会挨拶

藤井文武 山口大学大学院創成科学研究科・教授  
グリーン社会推進研究会 半導体・情報応用部会 部会長

### 部会紹介 (13:35～13:45)

伊藤顕知 山口大学大学研究推進機構・URA

### 講演 (1) (13:45～14:30)

「日本の半導体産業の将来と山口県の企業への期待」

#### 小峯 未来 氏

株式会社産業タイムズ社事業開発部  
2004年入社。セミナーやイベントなどの企  
画運営やコンサルティング事業担当。文系  
出身の立場から、半導体の専門知識が  
無くても産業全体を理解できるような講演  
を行っている。



### 講演 (3) (15:30～16:15)

「生成AI時代の創造設計における対象特化への潮流」

#### 古賀 毅 氏

山口大学大学院創成科学研究科教授  
創造設計工学研究室を主宰  
日本機械学会（設計工学・システム部  
門）、アメリカ機械学会、日本鑄造工学  
会などの委員歴任



### 講演 (2) (14:45～15:30)

「製造現場へのロボット技術の適用拡大に向けた取組」  
～モデル利用と機械学習の可能性～

#### 林 浩一郎 氏

株式会社IHI  
技術開発本部統合開発センター  
エンジニアリング部  
日本ロボット学会、IEEEの会員  
技術士（機械部門）



### 講演 (4) (16:15～17:00)

「高性能半導体チップの革新を支える放熱材料技術」

#### 金近 幸博 氏

株式会社トクヤマ ニュービジネス本部  
放熱アプリケーショングループ  
グループリーダー  
日本セラミックス協会九州支部・支部長、  
日本ファインセラミックス協会・運営委員な  
どを歴任



セミナー終了後、隣室で交流会 (17:30～19:00)を実施します  
※参加希望の方は、当日受付で¥5000の参加料をお支払いください

【お問い合わせ】

山口大学グリーン社会推進研究会事務局

TEL:0836-85-9961

E-mail:yu\_green@yamaguchi-u.ac.jp